青岛西海岸新区工业和信息化局文件

青西新工信发〔2022〕7号

青岛西海岸新区工业和信息化局

关于组织申报2022年集成电路产业发展

专项资金项目的通知

各大功能区管委有关部门

各镇、街道经贸部门，各有关企业：

根据《关于促进先进制造、科技创新、大数据和信息产业发展若干政策实施细则》（青西新工信字〔2020〕19号）文件规定，现组织开展2022年集成电路产业发展专项资金项目申报工作，有关事项通知如下：

一、申报条件

注册地、经营场所均在青岛西海岸新区（不含保税港区），具有独立法人资格，无违法违规行为，专业从事集成电路领域设计、制造、封测、装备和材料等经营活动的集成电路相关企业。

二、支持年度

资金支持范围为2021年1月1日至2021年12月31日期间已实际完成付款的发票（已纳入其他区级奖励扶持项目的发票均不计入此次补贴范围，计入补贴的发票金额均不含税）。申报项目另外注明时间的除外。

三、材料要求

申报单位于2022年4月19日17时前，报送纸质材料一式一份，并提供申报材料Word版、PDF版（申报纸质材料盖章后扫描），纸质版须与电子版保持一致。具体项目材料根据《集成电路产业发展专项资金项目申报指南》（见附件4）要求提供。

（一）编排顺序

1.申报材料封面（附件1）

2.目录

3.申报企业基本情况（附件2）

4.信用承诺书（附件3）

5.各项目相关申报材料（详见附件4《集成电路产业发展专项资金项目申报指南》）

（二）装订规范

除封面、目录单面打印外，其他纸质材料一律用A4纸双面打印或复印，胶印左侧简装，材料侧面书脊处标注“2022年集成电路产业发展专项资金项目申报材料+企业简称”。纸质材料加注目录、页码，申报多个项目的，按汇总表排序，同一项目集中排列。不同项目类型间材料用彩纸隔开。

（三）其他要求

申请表、汇总表、申请报告、相关复印件（合同、订单、发票、支付凭证）须加盖单位公章，整份材料加盖骑缝章。信用承诺书、证明等须提供原件，其余文件、票据只提供复印件，原件备查。

（四）受理部门

青岛西海岸新区工业和信息化局信息化管理科，联系人：白贤强，咨询电话：86989356,15192555266。

地址：机关东部办公中心236室（长江中路369号）

四、其他事项

（一）为避免项目重复奖励，已享受其他区级奖励扶持的项目不在此次支持范围。

（二）为切实减轻企业负担，不再要求企业提供营业执照、专项审计报告（特殊要求的除外）等相关材料。企业若存在填报内容与实际不符等弄虚作假行为，取消相关补贴奖励，并列入新区诚信“黑名单”，三年内不得申报任何产业资金扶持。

附件：1.申报材料封面

2.申报企业基本情况

3.信用承诺书

4.集成电路产业发展专项资金项目申报指南

青岛西海岸新区工业和信息化局

2022年3月31日

附件1

青岛西海岸新区集成电路产业发展

专项资金申报材料

（2021年度）

企业名称： （盖章）

联 系 人：

联系方式：

申请日期：

青岛西海岸新区工业和信息化局

附件2

申报企业基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位  名称 | |  | | | | | | | | | 企业性质 | | | | 外资□ 内资□ 合资□ | | | | | |
| 注册  地址 | |  | | | | | 实际经  营地址 | | | | | |  | | | | | | | |
| 法人  代表 | |  | | 产业类别 | 设计□ 制造□ 封装□ 测试□ 设备□  材料□ 其它□ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人姓名 | |  | | 职务 |  | | | | 联系方式 | | | | | 手机 | | |  | | | |
| 邮箱 | | |  | | | |
| 企业  简介 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2021年企业经济效益及研发人员情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体  情况 | | 总产值/销售收入 | | | | 主营业务收入 | | | | | | | | | | | | 净利润 | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| 税收  情况 | | 税收总额 | | | | 企业所得税 | | | | | | | | | | | | 增值税 | | |
| 应缴 | 减免 | | | 应缴 | | | | | | 减免 | | | | | | 应缴 | | 退税 |
|  |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 研发  费用 | | 研发费用总额 | | | | 占企业销售（营业）收入  比例（%） | | | | | | 在中国境内发生的  研发费用 | | | | | | | | 占研发费用总额比例（%） |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 人员  构成 | | 当年职工总数 | 本科以上学历职工人数 | | | 占当年职工总数比例（%） | | | | | | 本科以上学历的研发人员数 | | | | | | | | 占当年职工总数比例（%） |
|  |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 2.项目申报汇总表（单位：万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 申报项目名称 | | | | | | | 发票总额  （不含税） | | | | | | | | 补贴比例 | | | 申报补贴  金额 | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |
| 3.已享受区级财政资金补助情况（若有必须填写，遗漏取消全部扶持）单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 补助年度 | | 项目名称 | | | | | | | 项目简介 | | | | | | | | | 补助额度 | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |

附件3

信用承诺书

（申请单位名称） ，现向青岛西海岸新区工业和信息化局申请2022年集成电路产业发展专项资金项目，郑重承诺如下：

一、严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，全面履行应尽的责任和义务，诚信依法经营，自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任；

二、本单位无重大环保、安全生产等责任事故。提供的资料无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责。如有虚假，将全额退还已获得的扶持资金，将承担因此所产生的一切法律责任；

三、自愿接受行政主管部门的依法检查，同意将本承诺书上网公示。若有违诺，将违诺行为作为失信信息在新区社会信用信息共享交换平台公示，并自愿承担违约责任，接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

四、本承诺书一式两份，一份由承诺单位留存，一份交由青岛西海岸新区工业和信息化局存档。

企业（单位）名称（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）签字：

统一社会信用代码：

行政区划代码： （黄岛区填370211）

日期： 年 月 日

附件4

青岛西海岸新区

集成电路产业发展专项资金项目申报指南

申报单位按照以下内容和要求组织开展申报工作。

一、研发投入补助

（一）补助标准

对当年度集成电路产业研发投入达到300万元的项目，给予其实际研发投入20%的补助，最高1000万元。以前年度已取得补助的研发投入部分，不得重复申请补助。

（二）申报材料

1.集成电路企业研发投入补助申请表（附件4-1）；

2.项目可行性研究报告；

3.从事研发活动的人员和用于研发活动的仪器、设备、无形资产等费用分配说明；

4.经具备资质的第三方会计师事务所审计的项目研发投入专项审计报告（复印件），相关研发费用计算标准按照《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》（青财规〔2017〕3号）执行；

5.项目取得的技术成果证明；

6.其他需要说明的事项或相关证明材料。

二、IP购买补助

（一）补助标准

对符合条件的企业，给予其购买IP直接费用30%的补助，每年最高200万元。其中，

1.IP购买包括授权、转让等形式；

2.本条款IP特指因芯片研发需要而进行的IP核复用，包括软核IP、固核IP、硬核IP等，不包含专利、软件著作权等。

（二）申报条件

1.提供方应为专业IP供应商或晶圆代工厂，且成立三年以上；

2.申报单位应在2021年1月1日-2021年12月31日期间与非关联单位签订转让或授权合同，完成合同付款，已完成MPW或工程批试流片或工程流片（或者有相关流片排期协议证明）。

（三）申报材料

1.集成电路企业IP购买补助申请表（附件4-2）；

2.IP购买补助资金汇总表（附件4-3）；

3.IP核使用情况说明、IP使用原理图以及模块图、产品版图（附IP位置标注），企业购买的IP核实施转化运作的佐证材料（完成流片证明，或者提供相关流片排期协议，包括不限于：流片、排期协议、验证报告等）；

4.IP转让或许可合同、发票及银行支付凭证等;

5.合同双方的非关联声明或相关证明（提供方与购买方应为非关联关系）；

6.外文材料需提供翻译件；

7.其他需要说明的事项或相关证明材料。

三、复用、共享第三方设计平台补助

（一）补助标准

使用经认定的第三方IC设计平台提供的IP复用、共享设计工具软件或测试与分析等服务的集成电路企业。每年度按其所支付给第三方平台服务费（实际费用）的40%给予补助，每家企业每年补助最高不超过100万元。

（二）申报材料

1.集成电路第三方IC设计平台使用补助资金申请表（附件4-4）；

2.与第三方IC设计平台签订的服务合同、发票及相应支付凭证、结算明细单（结算明细单为第三方平台出具的，用于结算费用对账的明细单）等；

3.其他需要说明的事项或相关证明材料。

四、工程产品首轮流片补助

（一）补助标准

对符合条件的企业，给予其该款产品掩膜版制作费用50%的补助，首轮流片费用30%的补助，每项最高300万元，每个产品最高600万元。

（二）申报材料

1.集成电路产品流片补助资金申请表（附件4-5）；

2.流片补助项目资金汇总表（附件4-6）；

3.项目研发说明（包括产品类型、产品概述、产品技术先进性、产品经济效益）等；

4.芯片版图缩略图（需用彩印）、产品外观照片；

5.晶圆厂流片项目订单或合同、发票、付款凭证（境外加工的需提供报关单或委外加工证明）、EDA正版软件使用证明；流片项目应包含光罩（层）、晶圆（张），单据金额和申报金额如果有不一致需做说明；

6.MPW项目需要提供以下说明之一：晶圆厂主导的MPW项目，应在合同上体现；企业自主MPW项目，需提供图示说明此套光罩所包含的项目；企业采用多合一复合板，需提供多合一板图示说明。

7.其他需要说明的事项或相关证明材料。

备注：通过第三方流片的，需提供晶圆厂与第三方的代理关系证明材料。

五、研发并首次应用自主芯片或模组补助

（一）补助标准

集成电路设计企业研发并首次应用的自主芯片或模组，规模化应用销售额达到500万元的，对应用方以重大专项方式，给予其实际投入30%的补助，最高300万元。向关联企业的采购不计入资助核算采购费用总额。

（二）申报条件

1.集成电路设计企业和应用方企业均需在青岛西海岸新区行政区域内（不含青岛前湾保税港区）注册，且具有独立法人资格；

2.集成电路设计企业研发并首次应用的自主芯片或模组规模化应用销售额达到500万元，其首次应用方企业可申请补助。

（三）申报材料

1.集成电路设计企业研发的芯片流片合同及部分费用发票证明材料（复印件）；

2.芯片或模组应用在系统（整机）、终端上的相关佐证材料；

3.专项审计报告（内容须包含但不限于2021年销售收入情况，采购项目情况，系统终端首批销售情况等）；2021年度由区税务部门认可的，能够体现年度收入的佐证材料（如企业所得税汇算清缴报告等）；

4.首次采购合同、发票及银行支付凭证等；

5.采购本地生产芯片模组补助项目汇总表（附件4-7）；

6.双方签章的非关联声明或相关证明（提供方与采购方应为非关联关系）；

7.其他需要说明的事项或相关证明材料。

附件4-1

集成电路企业研发投入补助申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 注册地址 |  | 注册时间 |  |
| 研发项目名称 |  | 研发投入费用（万元） |  |
| 研发项目概述 |  | | |
| 第三方平台介绍 |  | | |
| 项目应用效益情况 |  | | |
| 申请补助金额  （万元） | （研发投入费用\*补助比例） | | |
| 企业法人代表（签字或签章） 申请日期： 年 月 日 | | | |

备注：申请多个项目的，需分开填写，每个项目填写一张表。

附件4-2

集成电路企业IP购买补助申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| IP名称 |  | | |
| 应用项目名称 |  | | |
| IP提供商简介 | （成立时间、地点、主要经营业务等，若有官网链接请附上） | | |
| IP简介 |  | | |
| 应用项目描述 |  | | |
| 授权费 |  | 版税 |  |
| 申请补助金额 | （IP购买直接费用  \*补助比例） |  |  |
| 企业法人代表（签字或签章） 申请日期： 年 月 日 | | | |

备注：申请多个项目的，需分开填写，每个项目填写一张表。

附件4-3

IP购买补助资金汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | IP名称 | 授权期限 | 年度 | 发票信息 | | | | | | | | | | IP购买直接费用② | 申请补助比例 | 申请补助金额 | 备注 |
| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 发票号 | 开票日期 | 开票方名称 | 发票金额 | | |
| 外币 | 汇率① | 人民币 |
|  |  |  |  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必填 |  | 必填 |  |

制表人（签字）： 手机： 负责人核对（签字）： 时间： 年 月 日

填表说明：

①若相关材料上无外汇汇率的，外汇汇率以付款当日中间价为准，需另将外汇管理局汇价截图作为佐证材料。

②IP购买直接费用以实际支付给晶圆厂或IP供应商费用为准，通过第三方的需剔除服务费用。

附件4-4

第三方IC设计平台使用补助资金申请表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 第三方平台名称 | 服务类别① | 企业研发项目名称 | 发票号 | 开票日期 | 开票方  名称 | 发票金额 | 申请补助比例 | 申请补助金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  | 必填 |  |

制表人（签字）： 手机： 负责人核对（签字）： 时间： 年 月 日

填表说明：

①服务类别指使用第三方平台的IP复用、设计工具软件、测试与分析等。

附件4-5

集成电路产品流片补助资金申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 产品型号 |  | | |
| 项目类别 | MPW□/工程批试流片□/本地首次工程流片□ | | |
| 电路类型 | □Logic电路 □模拟射频 □Mixed-mode □存储器 □其他  □化合物半导体 □MEMS □功率半导体器件 □特色工艺器件 | | |
| 工艺制程 |  | | |
| 产品描述（功能、性能、技术参数） |  | | |
| 应用领域及客户 |  | | |
| 流片厂商 |  | 流片金额（万元） |  |
| 申请补助比例 |  | 申请补助金额（万元） | 流片金额\*补助比例（填写时可删除） |
| 企业法人代表（签字或签章） 申请日期： 年 月 日 | | | |

备注：申请多个项目的，需分开填写，每个项目填写一张表。

附件4-6

流片补助项目资金汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 申报项目类别① | 产品型号 | 产品类型② | 流片/光罩厂商 | 工艺线宽 (CMOS/GaAs MMIC等）③ | 发票信息 | | | | | | | | | | 是否通过第三方流片 | 实际支付费用⑥ | 申请补助比例 | 申请补助金额 | 备注 |
| 货物名称 | 规格型号 | 单位④ | 数量 | 发票号 | 开票日期 | 开票方名称 | 发票金额 | | |
| 外币 | 汇率⑤ | 人民币 |
|  |  | MPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程批试流片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程批试流片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程批试流片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 必填 |  | 必填 |  |

制表人（签字）： 手机： 负责人核对（签字）： 时间： 年 月 日

填表说明：

①申报项目类别分二类：MPW、工程批试流片，1行只能选择一类；

②产品类型：集成电路芯片、化合物半导体器件、微机电系统（MEMS）、功率半导体器件、特色工艺器件。

③工艺线宽填写CMOS、GaAs MMIC等具体半导体材料及工艺制程。

④wafer单位为片，die单位为颗，mask单位为张。

⑤若相关材料上无外汇汇率的，外汇汇率以付款当日中间价为准，需另将外汇管理局汇价截图作为佐证材料。

⑥实际支付费用，以支付给晶圆厂/光罩厂费用为准。通过第三方的需剔除服务费用。

⑦1行仅填写一张发票号。

附件4-7

采购本地生产芯片模组补助项目汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 2021年销售额① | 采购项目② | 货物名称 | 发票号 | 开票日期 | 开票方名称 | 开票方注册地址 | 发票金额 | 实际采购金额③ | 申请奖励比例 | 申请奖励金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | \*\*\* |  | \*\*\* |  | \*\*\* |  |  |  |  | 必填 | \*\*\* | 必填 |  |

制表人（签字）： 手机： 负责人核对（签字）： 时间： 年 月 日

填表说明：

①销售额以企业所得税汇算清缴报告上的数据为准。

②采购项目指芯片或模组；

③采购额不含向关联企业采购的费用。

|  |
| --- |
| 青岛西海岸新区工业和信息化局办公室 2022年3月31日印发 |